**大学発商談会　企業提案書**

◆　企業概要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企業名 |  | 所在地 |  |
| 企業概要 | 従業員数 | 　　　　　　名 | 資本金 | 　　　　　万円 |
| ＵＲＬ |  |
| 連絡先 | 担当者名 |  | 部署名 |  |
| Ｅ-mail |  | TEL |  |

**◆**提案先大学・テーマ名(技術提案を希望する大学および募集テーマ名をご記載ください)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大学名 |  | 募集ﾃｰﾏ名 |  |

**◆**提案技術(募集テーマの課題解決に対し、提案する技術・アイデアの内容を簡潔にご記載ください)

|  |  |
| --- | --- |
| 提案名 | 　 |
| 対象技術 | 　 |
| 提案の狙い | ・・・ |

**◆**提案概要

|  |
| --- |
|  課題解決のための手法・技術の概要 (募集課題と自社技術との整合性について具体的に記載してください) |
|  |
| 自社技術の強みと適用可能な応用分野 |
|  |

**◆**申請書提出先（cup\_kh26@kanagawa-iri.jp）

自社の得意とする技術や設備、人材、経験等とそれを生かした応用分野について記載してください。

提案書は原則A4　1枚で、必要があれば欄を伸ばして記載してください。

・図・ポンチ絵・写真等を極力取入れ、視覚的に工夫してご記載ください。

・一般的な会社紹介、製品・技術の概要などの説明など、長文による詳細な説明はお避けください。

・図は文字が欠けたりする事例が見受けられます。特にテキストブックでの文字の入力の際はご注意ください。

・必ずプリントアウトした状態でご確認ください。

募集テーマ名を記載してください。

ご

具体的な対象技術が一目でわかるように、ご記載ください。

　例：金属加工、精密成型、表面処理、樹脂成形・加工

　　　金型・治工具、回路設計、光学制御、計測・分析

　　　機能性材料、情報通信、ソフトウェア、エネルギー

　　　関連、環境関連、バイオ関連など

○○大学など、技術提案を行い、商談を希望する大学名をご記載ください。

　　常時、連絡の取れる方をご記載

ください。

ご